

# CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

# ENSAMBLE DE CIRCUITOS TRUHOLE Y SMD

Los objetivos, competencias, contenido y duración del curso deben ser ajustados, de común acuerdo con la empresa, con el objetivo de lograr la mayor cobertura posible a las necesidades de capacitación detectadas.

## **DURACIÓN**:

## 80 horas

## **ESCUELA INDUSTRIAL DE MÉXICO**

15 de Mayo #202, entre Guerrero y Galeana Col. Centro, Monterrey, N.L. Tel. 81-2087-0868 E-mail: info@ptsmonterrey.com www.ptsmonterrey.com

#### **OBJETIVOS:**

Proporcionar los conocimientos necesarios para el manejo seguro y eficiente de componentes electrónicos y materiales utilizados en el ensamble de circuitos electrónicos.

Desarrollar habilidades prácticas para el

Desarrollar habilidades prácticas para el ensamble manual y automatizado de circuitos electrónicos con tecnologías Through-Hole (TH) y Surface Mount Device (SMD).

Capacitar en la aplicación de técnicas de inspección, pruebas y validación de circuitos electrónicos según estándares internacionales como IPC J-STD-001, IPC A-610 e IPC-7721. Fomentar la adopción de buenas prácticas para el control de ESD, contaminación (FOD) y gestión de inventarios.

Formar competencias para llevar a cabo retrabajos, reparaciones y modificaciones postensamblado de circuitos electrónicos.

#### **COMPETENCIAS**

Manejo de componentes y materiales Ensamblado de circuitos Inspección y pruebas post-ensamblado Retrabajo y reparación Seguridad y buenas prácticas



#### **CONTENIDO DEL CURSO**

- 1. MANEJO DE COMPONENTES Y MATERIALES
- A. Flujo desde la selección hasta el ensamblado
- B. Componentes electrónicos
- i. Tipos de componentes
- ii. Identificación
- C. Manejo de componentes
- i. Control de ESD
- ii. Control de humedad
- iii. Almacenamiento
- iv. Documentación e inventario
- D. Consumibles
- i. Soldadura (alambre y pasta)
- ii. Fundentes
- iii. Adhesivos y selladores
- 2.ENSAMBLADO DE CIRCUITOS
- A. Flujo para prototipos y bajo volumen
- B. Seguridad
- C. Control electrostático (ESD)
- D. Control de contaminación (FOD)
- E.Equipo
- i.Para ensamblado manual
- ii.Para producción en gran volumen
- F. Preparación de componentes
- i.Kits para ensamblado manual
- ii.Carretes y charolas para colocación
- automatizada
- G. Inspección, identificación y verificación de
- componentes
- H. Inspección y verificación de circuitos impresos
- I. Impresión de pasta de soldadura
- i.Manual
- ii.Automatizada
- J.Colocación de componentes
- i.Manual
- ii.Automatizada
- K.Soldadura con cautín
- L. Soldadura con estación de aire caliente
- M.Soldadura por oleada
- N. Soldadura con horno
- i. Control de ESD
- ii. Control de humedad
- O. Revisión de IPC J-STD-001
- P.Inspección
- i.Manual
- ii.Automatizada

- Q. Revisión de IPC A-610
- R. Pruebas post ensamblado, flujo y herramientas
- S. Pruebas post ensamblado, pruebas manuales
- i. Sin alimentación
- ii. Con alimentación
- T. Pruebas post ensamblado, validación de especificaciones
- 3. RETRABAJO Y REPARACIÓN
- A. Agujero pasante
- B. Montaje superficial
- C. Modificaciones post ensamblado
- D. Revisión de IPC-7721

